(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

②公開特許公報(A)

昭59-86214

⑤Int. Cl.³ H 01 L 21/205 // H 01 L 31/04 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 7021-5F 63公開 昭和59年(1984)5月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

上明水 不明水

(全 4 頁)

Øアモルフアス半導体の製造方法

②特 願 昭57-196307

②出 願昭57(1982)11月9日

②発 明 者 前川謙二 刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑫発 明 者 竹内幸久

刈谷市昭和町1丁目1番地日本 電装株式会社内 ②発明者 森正昭 刈谷市昭

刈谷市昭和町1丁目1番地日本 電装株式会社内

①発 明 者 西沢俊明

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

①出 願 人 日本電装株式会社 刈谷市昭和町1丁目1番地

四代 理 人 弁理士 大川宏 外2名

roi an es

1. 発明の名称 。
 アモルファス半導体の製造方法

特許請求の範囲
 (1)相対向する一対の指析を有し、誘電框間に、

分解エネルギーの異なる少なくとも2種類のアモルファス半導体生成ガスを扱し、電機圏に印加された権圧により、グロー放着させて扱ガスをアラ

ズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマCVDによるアモルファス非導体の製造方法において、

前記2 種類の生成ガスのうち、一方は、暴板に対向する電板に設けられた和孔より、基板に対し 均一に変し、

他方は、異指揮に平行に頭旋させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法。

(2)前記紙板に対向する電板に設けられた観孔 より導入するガスは、ドーバントガスであり、前 記詢階板に平行に顕微させるガスは、農材ガスで

あることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載

のアモルファス半導体の製造方法

3. 発明の詳細な説明

本発明はアモルファス半導体の製造方法に関す

使来のアモルファス半導体、特にアモルファス シリコンの製造方法を第1回に示す。第1回 はい わゆる音魚結合型のプラズマCVD製造方法を示 したものである。第1回(a)に示す音優結合型

のプラズマ C V D 核酸による a - Si の製造方法 は、上部電板 1 2 と下部程板 1 3 との間にアモルファスシリコン生成ガスを導入し、両電板間に高

場被電力を印加して該電板間にグロー放電を起さ せ、前記の半導体生成ガスをプラズマ化して、 c

- ター14によって加熱され、電板13上に設置された最板上にアモルファスシリコンを成長させるものである。ここで良材ガス、例えばシラン

(SIH。) とドーパントガス (PH s 又 k B r H s) 等の半導体生成ガスは、あらかじめ載合さ

れ上部嵌入口 1 1 から導入され、この能合ガスが 上部電板に設けた細孔から下部電板方向に一様に 送版されて、プラズマ放電を起させる様になって いる。

本見明名等は、この製造方法によると、上部電 板にも辿材ガスであるシランガスによるアモルフ アスシリコンが成及し、これがガスフローのため 、 制削して器板上に落下し、幾板にピンホール を形成することを見い出した。

一方、収集の他のプラズマ C V D 製造方法を割 1 図 (b) に示す。この製造方法は、前記の両性 低間 1 2、1 3 に平行に、一方のガス成入口 1 8 から同様に混合された半導体生成ガスを動数を成 すように導入し、ガスをプラズマ化して下部電後 1 3 上に取切られた極板上にアモルファスシリコ ンを係及させるものである。

ところが勝板の反手方向に陥って、異合ガスを ますために、シランガスが勝板の長手方向に陥っ て一体にプラズマ化し、a - Si 静段を堪情が るような条件では、シランガスとドーパントトガス 分解エネルギーの整異によって、ドーパントン スのプラズマ化による分解程度に分布が全じ、著 板の長手方向に前ってドープされた膜の性質に分 市が生じる。このため、第1回(b)の製造方法 には、ガス収入口付近において、ドープ効率がよ く、ガる吹という欠点がある最近は、ドープ効率 がむるいという欠点があることを、木充卵者等は

即ち、暴板上にピンホールを作成させることの ない均一なアモルファス半導体を得ること及び大

面積のアモルファス半導体を均一にドープしたア モルファス半導体を打る製造方法を提供すること を目的としている。

本見明は、包封向する一対の電体を右し、該電機回に、分解エネルギーの異なる少なくとも2種間のアモルファス半導体生成ガスを装し、電話にいい、グロー放電させて振びスをブラズマ化し、加熱された最級上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマCVDによるアモルファス半導体の製造方法において、

館配2種類の生成ガスのうち一方は、基板に対 向する電板に設けられた朝孔より、基板に対し均 一に成し、

他方は、両電様に平行に関策させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法から成る。 ここでアモルファス半導体とは、アモルファス シリコン(a – Si C) 及びアモルファス関化シリコ (a – SI C) 及びアモルファス関化シリコ (a – SI N) 及び、これらの水薫化物アモルフ フス半等体等である。半導体生成ガスとは、シラン(SiHi)の単体又はシランとメタンの概合 とから成る回材ガスと、ドーパントガス(BiHi, PHi)設合ガス等の半導体生成のもととなるガスを称う。

そこで本発明は、成分比の小さなドーパントガスは上部電極に設けた離礼から改出させるようにしたものであり、成分比の大きな面材ガス、 例 に ば シラン 等は、電極面に 平行に 解変を成すように したものである。このように 阿惟 極面に 解ガスを減して 遅らし、 ブラズマ化して アモルファス半線体を成版させるものである。

本見明による製造方法では、上部機能例より導入されるドーパントガスは環小保護であるために、 上部環接に環境したシリコンを削削させることが ない。このため最近上に落下してピンホールをが 成するという欠点が改良される。

一方、上部電板に設けた相孔から越板に対して 均一にドーパントガスをチャンパー内に磨散する ために、基板上に均一にドープされたアモルファ ス半等体を切ることができる。特に 0. 1% 以下のライトリードニアの場合には、従来の危権間に 横方向から導入する方式によると不均一ドーアが 職者に現れるために、本発明が有効である。

以下、実施例により上記の構成ならびに効果を さらにあきらかにする。

本税明のアモルファス半導体製造方法を実現するためのでは、20回に示す。本税明報配になけられた回射がスな 大口22か5歩地口26のと回射がスを送まする。 チャンパー29の内部には、相対向する平底平行 種板23及び24が設けられている。この一方の電板が設ける上部サットであり、1年収上均一に観 れが設けられている。この一方の電板が設けられている。この一方の電板が設けられてがり、34年後で10年間では、初かに配く いてに電板24は、チャンパー29を介している。下部では、54年を行っている。1年度 地池1年度24は、チャンパー29を介している。 地池1年度24は、チャンパー29を介して終 地池1年度24に、近畿度1日で、一方、両電板 に、下部電板24にに配置されている。1度板 に、下部電板24には高度板を力を印面する有限を発 生装置27を介して高周波電界が印加される。こ のような桁成の製造装置において、ドーパントガ ス専入僚21より日:H:より成るドーパントガ スを導入し、但材ガスを導入する田材ガス旅入口 2 2 より 刑 材 ガス で ある シラン (Si fl 4) を 均 ーに、排気に26の方向へ層流させた。その後、 高阳坡竞生装置 2 7 ℃上的。面景摄像它高图坡景 界を印加して両電模器に混合ガスのプラスマを作 成してP型水素化アモルファスシリコンを基板上 に成長させた。このようにして切られたP型水素 化アモルファスシリコン無数の機需率及び活性化 エネルギーを測定した結果を抑り向に示す。明4 図から明らかなように、基板上の良材ガスの流れ 方向に沿って、均一な準電車が桁られていること がわかる。又、結性化エネルギーについても、同 様に均一になっていることがわかる。このことか ら暴板上母材ガスの流れ方向に沿って、均一にド - プされたP型の水素化アモルファスシリコンが 得られたことがわかる。これを従来の方法で製造 した第3因と比べれば明らかに顕著な効果を有し

ていることがわかる。

次に上記の一具体例を示す。現付ガスとしてSIHaとCHaをSiHa:CHa-1.0:0.2
2~1.0(物に対すしくはSiHa:CHa-1.0:0.1
1:0.3~0.5)の範囲で現合して作成するa-SiC:Hに対するD:Haのドーブ率が0.1%以下(物に対すしては0.01~0.05%)のライトリードーブの場合、従来の制造力法ではリーなドーブが不可服であったものが、未発明による方法によって均一にライトリードーブを実現することができた。制性の力布改替。以外の例と同様であった。

ここで、前記「特に好ましくは」とはP型ョー SiC:Hを太陽電池光センサーのP型爵として 利用する場合をいう。

4. 図面の簡単な説明

新1回は、アモルファス半導体の従来の製造方法を示す図である。第2回は本発明にかかるアモルファス半導体の製造方法の1具体的な実施例を 示す製造方法及びその装置を示したものである。 2 1 … ドーパントガス導入管 2 2 … 由材ガス依入口 2 3 … 上部電板

2 4 -- 下都電板

特許山斯人 日本和核株式会社 代理人 弁理士 大川 宏 同 弁理士 投合 修 同 弁理士 丸山町夫

